УДК 620.179.13

ТЕПЛОВОЙ СКАНЕР-ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

© 2022 г. А.О. Чулков^{1*}, В.П. Вавилов¹, Д.А. Нестерук¹, Б.И. Шагдыров¹

¹Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия 634050 Томск, пр. Ленина, 30 *E-mail: chulkovao@tpu.ru

> Поступила в редакцию 28.02.2022; после доработки 15.03.2022 Принято к публикации 25.03.2022

Разработан самоходный тепловой дефектоскоп для контроля плоских крупногабаритных изделий методом тепловизионного сканирования, обеспечивающего более высокую эффективность и производительность испытаний по сравнению с классической схемой теплового контроля по отдельным зонам. Дефектоскоп предназначен для обнаружения расслоений, ударных повреждений и инородных включений в композиционных материалах и может использоваться для контроля коррозии в металлических оболочках, обеспечивая непрерывный контроль с производительностью до 20 м²/ч.

Ключевые слова: самоходный тепловой дефектоскоп, тепловой неразрушающий контроль, инфракрасная термография, сканирование, композиционный материал, крупногабаритное изделие, дефект, расслоение.

DOI: 10.31857/S0130308222040066, EDN: BLKSSL

введение

В России за последнюю декаду произошел существенный рост интереса к активному тепловому неразрушающему контроля со стороны высокотехнологичных предприятий. В первую очередь, это связано с объективными преимуществами теплового контроля (ТК), например, при испытаниях композиционных материалов: 1) метод является безопасным и бесконтактным (для нагрева традиционно используют оптические источники стимуляции – галогенные и ксеноновые лампы) [1-3]; 2) испытания могут быть реализованы как в односторонней (источники нагрева и тепловизор расположены с одной стороны от контролируемой поверхности), так и в двухсторонней процедурах ТК [4—6]; 3) результаты контроля, представляющие собой набор термограмм (количество которых может достигать нескольких тысяч), хорошо воспринимаются операторами, а температурные аномалии в зонах дефектов сравнительно легко идентифицируются; 4) производительность ТК при испытаниях по зонам достигает 4 м²/ч при размерах зоны одновременного контроля около 1 м², а при реализации способа тепловизионного сканирования производительность ТК может достигать 25 м²/ч; 5) метод наиболее эффективен для обнаружения приповерхностных дефектов (оптимальный диапазон глубин выявляемых дефектов в композитах в односторонней процедуре составляет от 0 до 4 мм). Факт наилучшей чувствительности ТК к приповерхностным дефектам говорит о целесообразности комбинирования ТК с ультразвуковым (УЗ) методом контроля, для которого глубина «мертвой» зоны при контроле композиционных материалов находится в диапазоне от 0 до 1 мм.

В последние годы в Томском политехническом университете разработан ряд тепловых дефектоскопов, в том числе устройство для классического одностороннего ТК фюзеляжей цельнокомпозитных самолетов, устройство для контроля конусовидных изделий из композитов, роботизированная система для контроля теплозащитных покрытий крупногабаритных цилиндрических изделий, а также роботизированная система, осуществляющая неразрушающие испытания композиционных изделий сложной формы путем комбинирования классического одностороннего ТК и метода у.з. инфракрасной термографии (УИТ) [7].

Комбинирование различных устройств нагрева, а именно: оптических (на базе галогенных или ксеноновых ламп) и ультразвуковых (на базе магнитострикционных или пьезоэлектрических преобразователей), в одной процедуре испытаний представляет новое направление в ТК. Данный подход позволяет выявить больше скрытых дефектов по сравнению с реализацией каждого метода в отдельности. Например, оптический нагрев эффективен для обнаружения расслоений, а УЗ нагрев — для обнаружения закрытых («слипнутых») трещин. Для комбинированного ТК разработаны программные алгоритмы, которые «сшивают» термограммы при испытаниях крупногабаритных изделий и позволяют проводить обработку результатов испытаний с использованием нейронных сетей (HC) с целью автоматизированного обнаружения и классификации дефектов [7].

В соответствии с тенденцией к роботизации неразрушающих испытаний, а также благодаря использованию широкоформатных ИК тепловизоров, в ТК возрос интерес к устройствам тепловизионного сканирования, в основе которых лежат способы точечного/линейного сканирования, разрабатывавшиеся еще в СССР [8, 9]. Отличие современного способа тепловизионного сканирования от более ранних заключается в регистрации температуры контролируемой поверхности в пределах полного кадра тепловизора, а не в отдельных точках или строках [10—12]. Полученные при тепловизионном сканировании последовательности полноформатных термограмм реконструируют в изображения, соответствующие определенному времени контроля (методика реконструкции описана в [13]). Кроме того, рост интереса к устройствам тепловизионного сканирования связан с внедрением НС в качестве инструмента дефектоскопии и дефектометрии [14—18].

Использование роботизированной техники обеспечивает высокую повторяемость и производительность испытаний, позволяет унифицировать результаты контроля однотипных изделий и применять автоматизированные алгоритмы для их обработки. Такие алгоритмы, основанные на комбинировании формул инверсии и HC, улучшают повторяемость результатов контроля и повышают производительность обработки данных по сравнению с «ручными» процедурами. Следует отметить, что применение алгоритмов дефектоскопии и дефектометрии, ориентированных на применение HC, требуют строгого соответствия параметров контролируемых материалов, а также условий проведения контроля, тем параметрам и условиям, при которых были получены данные, использованные для обучения HC [14—18].

При испытаниях крупногабаритных композиционных изделий новым подходом в ТК является применение самоходных дефектоскопов. Domin и др. разработали самоходный тепловой дефектоскоп, реализующий ТК по принципу классического одностороннего способа испытаний [19]. Устройство перемещается по поверхности, останавливается в заданной области, запускает нагрев и записывает термограммы, после чего перемещается для проведения контроля следующей зоны. Однако контроль крупногабаритных изделий по зонам требует значительного времени, и применение данного самоходного дефектоскопа подразумевает соблюдение определенной последовательности испытаний отдельных зон. Это затрудняет процедуру «сшивки» отдельных термограмм, а сами термограммы, как правило, неоднородны и менее информативны по сравнению с панорамными термоизображениями, полученными способом сканирования. Следует отметить эффективность данного дефектоскопа при выявлении дефектов, расположенных на различных глубинах, в ходе однократного испытания. Это связано с особенностями классического ТК, при котором температуру контролируемой поверхности регистрируют как в процессе нагрева, так и на стадии охлаждения, а процесс испытаний длится столько, сколько необходимо для проявления температурных сигналов от дефектов, расположенных в широком диапазоне глубин.

Авторами разработан самоходный тепловой дефектоскоп, реализующий ТК способом тепловизионного сканирования. Устройство предназначено для проведения контроля крупногабаритных изделий из композиционных материалов, в частности обнаружения производственных (расслоения и непроклеи) и эксплуатационных (ударные повреждения) дефектов крыльев самолетов, например, самолета MC-21, выполненных из композитов. В приборе реализован способ тепловизионного сканирования без использования роботизированного манипулятора. В отличие от описанного выше аналога [20], данное устройство способно за один проход выявлять дефекты, расположенные в определенном диапазоне глубин, задаваемом оператором. Ниже описаны технические характеристики самоходного дефектоскопа и приведены примеры результатов ТК.

САМОХОДНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП

Основу дефектоскопа составляют оптический нагреватель и тепловизор, а также шаговые двигатели с системой беспроводного управления. Подвижная платформа реализована на базе роликов и поликлиновых ремней, которые обеспечивают плавность хода и достаточную площадь контакта с контролируемой поверхностью, предотвращая «сползание» прибора при передвижении по поверхности с небольшим уклоном. Фото дефектоскопа приведено на рис. 1.

В табл. 1 приведены основные технические характеристики дефектоскопа, а также области его применения.

Перед проведением контроля оператор «настраивает» дефектоскоп на выявление дефектов в определенном диапазоне глубин, для чего устанавливает скорость перемещения дефектоскопа, мощность нагрева и частоту записи термограмм. С учетом того, что размер поля зрения тепло-

<u>№</u> 4

Дефектоскопия



Рис. 1. Самоходный тепловой дефектоскоп.

Таблица 1

Объекты контроля	Плоские крупногабаритные изделия из угле- и стеклопластиков, сотовые и сэндвич- панели, теплозащитные покрытия, нанесенные на металлическое основание			
Глубины залегания выявляемых дефектов, мм	0 — 9*			
Минимальный размер обнаруживаемого дефекта, мм	3×3**			
Площадь зоны одновременного контроля, м ²	0,07			
Производительность сплошного контроля, м ² /ч	До 20			
Способ управления движением	Дистанционный (wi-fi)			
Максимальная избыточная температура нагрева объекта контроля, °С	До 70			
Температурная чувствительность, мК	30			
Масса дефектоскопа, кг	12			
Габариты дефектоскопа, м	0,5×0,4×0,4			
Потребляемая мощность, кВт	2			

Технические характеристики самоходного теплового дефектоскопа

^{*}Предельная глубина обнаружения дефектов зависит от материала, поперечного размера дефекта и его толщины, а также скорости перемещения дефектоскопа.

**Для расслоения толщиной 0,3 мм, расположенного на глубине 3 мм в углепластике (зависит от материала, глубины залегания дефекта и его толщины).

визора в самоходном дефектоскопе равен $0,35 \times 0,25 \text{ м}^2$, а скорость перемещения дефектоскопа может изменяться от 5 до 50 мм/с, обнаруживаемые дефекты характеризуются оптимальным временем обнаружения τ_c (моментом наступления максимального температурного контраста *C*) от 4 до 11 с (при скорости перемещения дефектоскопа 50 мм/с) и от 30 до 110 с (при скорости 5 мм/с). Например, дефект размером $10 \times 10 \times 0,5$ мм, расположенный на глубине 1,5 мм в полиметилметакрилате, характеризуется $\tau_c \sim 30$ с с момента начала нагрева, а такой же дефект на глубине 6 мм создает максимальный сигнал на контролируемой поверхности при $\tau_c \sim 130$ с. Следует отметить, что, несмотря на наличие оптимального времени контроля, дефекты обнаруживаются в некотором интервале времен (например, если $\tau_c \sim 130$ с, то соответствующий дефект проявляется в интервале времени от 100 до 160 с в зависимости от материала).

ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗОНАМ И ПРИ СКАНИРОВАНИИ

Как было отмечено выше, ТК характеризуется определенными методологическими особенностями в зависимости от используемой процедуры (контроль от зоны к зоне или путем сканирования). Для сравнения результатов, получаемых в двух вышеуказанных процедурах ТК, был проконтролирован набор из 20-и контрольных образцов с искусственными дефектами. Образцы в виде пластин с размерами 300×130×10 мм³ имитировали многослойную теплозащиту, нанесенную на металлическую основу. Для имитации теплозащиты использовали три слоя полиметилметакрилата толщиной 2 мм каждый, обладающего близкими теплофизическими характеристиками. Образцы содержали плоскодонные дефекты квадратной формы, имитирующие расслоения с различными поперечными размерами и глубиной залегания. Дефекты были выполнены с помощью лазерной резки (погрешность глубины дефектов не превышала ±0,05 мм от запланированной глубины). Схема расположения дефектов приведена на рис. 2. Пластины полиметилметакрилата и дюралюминия толщиной 4 мм были склеены в виде пакета. Для исключения влияния частичной прозрачности полиметилметакрилата при оптическом нагреве образцы были окрашены черной матовой краской с коэффициентом излучения около 0,96.



Рис. 2. Схема расположения дефектов в слое полиметилметакрилата контрольного образца.

Ниже приведены результаты испытаний одного из стандартных образцов, проконтролированного как классическим способом ТК, так и способом тепловизионного сканирования с помощью самоходного дефектоскопа. Следует отметить, что выбранный образец содержал наиболее трудные для идентификации дефекты (параметры дефектов вышеупомянутого образца приведены в табл. 2). Оптимальное время τ_c выявления скрытых дефектов исследуемого образца по результатам численного моделирования (программа ThermoCalc-3D, НИ ТПУ) находится в диапазоне от 140 до 190 с.

Как было отмечено выше, конструкционные особенности самоходного дефектоскопа позволяют проводить контроль в ограниченном диапазоне времени. Наиболее подходящий режим работы самоходного дефектоскопа обеспечивает контроль в диапазоне от 30 до 110 с с момента начала нагрева при скорости перемещения дефектоскопа 5 мм/с. При данной скорости движения длительность нагрева каждой точки поверхности образца составляет 6 с. Для унификации параметров испытания в классической процедуре ТК температуру образца регистрировали в диапазоне от 0 до 110 с при той же длительности нагрева. В обоих способах ТК нагреватели представляли собой галогенные лампы мощность 2 кВт, а для регистрации температуры с частотой 10 Гц был использован тепловизор Optris PI640.

Таблица 2

	Поперечные размеры дефектов, мм								
Параметр ТК	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
	5×5	10×10	15×15	20×20	25×25	30×30	35×35	40×40	45×45
Толщина дефекта, мм	2	2	1,5	1	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1
Глубина дефекта, мм	4	4	4,5	5	5,5	5,7	5,7	5,9	5,9

Дефекты контрольного образца из полиметилметакрилата на основании из дюралюминия*

*Дефекты в виде плоскодонных выемок выполнены в полиметилметакрилате. Глубину дефектов отсчитывают от передней поверхности полиметилметакрилата. Толщина дефектов соответствует высоте выемки в полиметилметакрилате.

На рис. 3 приведены исходные термограммы для 110-й секунды контроля, полученные способом классического ТК (рис. 3*a*) и способом тепловизионного сканировании (рис. 3*б*). Термограмма на рис. 3*б* получена путем прямой реконструкции по способу, описанному в [15], без применения фильтрации и других алгоритмов, повышающих выявляемость дефектов. Данный способ основан на синтезе термограмм изделия путем анализа последовательности термограмм, записанных тепловизором в процессе сканирования. Синтезированную термограмму «складывают» из столбцов отдельных термограмм, причем скорость сканирования, размер элемента изображения на поверхности изделия и частоту записи термограмм выбирают таким образом, чтобы избежать как пропуска, так и наложения столбцов изображений. Каждая синтезированная термограмма соответствует определенной временной задержке относительно момента нагрева, а, изменяя номер столбца, возможно изменять время задержки в требуемом диапазоне.



Рис. 3. Термограммы на 110-й секунде контроля, полученные классическим ТК (*a*) и с помощью самоходного теплового дефектоскопа (*б*).

Из рис. 3 видно, что при одинаковом времени контроля результаты самоходного дефектоскопа существенно лучше результатов классического ТК (оператором выявляются все девять дефектов в сравнении с 2-3 дефектами при классическом ТК). Это объясняется более интенсивным и равномерным нагревом при сканировании (напомним, что длительность нагрева каждой точки образца в обеих процедурах составляла 6 с).

Важным фактором, влияющим на результаты ТК, являются тепловые помехи, создаваемые нагревателем. Для классического ТК характерно остаточное тепловое излучение ламп, которое приводит к неоднородному температурному полю. Для решения данной проблемы используют ряд способов подавления паразитного излучения: фильтры из стекла, непрозрачные шторки и т.п. В случае сканирующего ТК нагреватель находится за пределами контролируемой области, а кожух дефектоскопа защищает зону регистрации температуры от тепловых помех.

Обработка результатов (рис. 4) с помощью метода анализа главных компонент (МАГК) существенно улучшила результаты, полученные с помощью обеих процедур ТК, в частности все дефек-



Рис. 4. Обработка результатов классического (*a*) и сканирующего (*б*) ТК с помощью МАГК: *а* — классический ТК, вторая компонента МАГК; *б* — сканирующий ТК, вторая компонента МАГК.

Таблица 3

Номер дефекта	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
Классический ТК									
Отношение сигнал/шум	3,5	10,5	9,2	9,0	3,5	2,4	3,1	1,1	2,0
ТК способом тепловизионного сканирования									
Отношение сигнал/шум	24,5	60,1	42,3	34,5	10,7	5,4	15,4	13,0	8,3

Сравнение способов ТК по величине отношения сигнал/шум (использованы изображения второй компоненты рис. 4)

ты контрольного образца в той или иной степени были обнаружены. Однако способ тепловизионного сканирования обеспечил более высокую величину отношения сигнал/шум (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты ТК, полученные с помощью самоходного теплового дефектоскопа, характеризуются бо́льшими величинами отношения сигнал/шум по сравнению с классическим ТК, т.е. лучшей выявляемостью дефектов, что связано с более интенсивным и равномерным нагревом. Данный способ тепловизионного сканирования требует более тщательной подготовки испытаний, а именно оптимального выбора параметров контроля: 1) скорости перемещения для обнаружения дефектов, расположенных на определенных глубинах и характеризующихся различными оптимальными временами обнаружения; 2) мощности нагрева в соответствии со скоростью перемещения (во избежание перегрева контролируемого материала); 3) частоты записи термограмм в соответствии со скоростью перемещения для исключения пропусков и наложения строк при реконструкции термограмм. Способ тепловизионного сканирования обеспечивает бо́льшую производительность испытаний крупногабаритных изделий, а использование самоходного дефектоскопа позволяет реализовать данный вид испытаний без участия роботизированных манипуляторов, применение которых целесообразно для контроля изделий сложной формы.

Настоящая разработка выполнена в рамках стипендии Президента РФ № СП-2305.2021.1 (методика испытаний), грантов Российского научного фонда №22-29-01469 (экспериментальное оборудование) и Российского фонда фундаментальных исследований №19-29-13004 (моделирование и обработка данных).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Oswald-Tranta B. Comparative study of thermal contrast and contrast in thermal signal derivatives in pulse thermography // NDT E Int. 2017. V. 91. P. 36-46.

2. *Shepard S.M.* Flash Thermography of Aerospace Composites 2. Thermographic Signal Reconstruction // Materials Evaluation. 2007. V. 65. P. 690—696.

3. *Ibarra-Castanedo C., Genest M., Servais P., Maldague X., Bendada A.* Qualitative and quantitative assessment of aerospace structures by pulsed thermography // Nondestructive Testing and Evaluation. 2007. V. 22. P. 199–215.

4. *Maldague X., Marinetti S.* Pulse phase infrared thermography // Journal of Applied Physics. 1996. V. 79. P. 2694—2698.

5. *Gordiyenko E.Y.* Nondestructive Testing of Composite Materials of Aircraft Elements by Active Thermography // Nauka ta innovacii. 2018. V. 14. P. 39—50.

6. *Grys S*. Determining the dimension of subsurface defects by active infrared thermography — experimental research // Journal of Sensors and Sensor Systems. 2018. V. 7. P. 153—160.

7. Chulkov A.O., Nesteruk D.A., Shagdyrov B.I., Vavilov V.P. Method and Equipment for Infrared and Ultrasonic Thermographic Testing of Large-Sized Complex-Shaped Composite Products // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2021. 57. P. 619–626.

8. Денисов С.С., Волков Я.А., Стороженко В.А., Рапопорт Д.А. Сканирующая оптическая головка для активного неразрушающего контроля // Дефектоскопия. 1975. № 6. С. 116—118.

9. Гавинский Ю.В., Ворожцов Б.И., Немиров Ю.В. Использование околоповерхностных приемников при тепловом контроле слоистых изделий // Дефектоскопия. 1976. № 4. С. 40—47.

10. Cramer K.E., Winfree W.P. Thermographic detection and quantitative characterization of corrosion by application of thermal line source // Proc. SPIE «Thermosense-XX». 1998. V. 3361. P. 291–297.

11. Woolard D., Cramer K. The thermal photocopier: A new concept for thermal NDT // Proc. SPIE «Thermosense-XXVI». 2004. V. 5405. P. 366—373.
12. Cramer K., Perey D.F., Brown J.L. The application of line scan thermography using multiple

12. Cramer K., Perey D.F., Brown J.L. The application of line scan thermography using multiple collaborative robots // Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. 2019. Portland, USA. P. 4.

13. Chulkov A.O., Tuschl C., Nesteruk D.A., Oswald-Tranta B., Vavilov V.P., Kuimova M.V. Detecting and characterizing defects in metal/non-metal structures by using active thermal NDT based on optical/inductive uniform and line-scanning heating approaches // Journal of Nondestructive Evaluation. 2021. V. 40. P. 44.

14. *Moskovchenko A.I., Vavilov V.P., Chulkov A.O.* Comparing the efficiency of defect depth characterization algorithms in the inspection of CFRP by using one-sided pulsed thermal NDT // Infrared Physics and Technology. 2020. V. 107. P. 103289.

15. Dudzik S. Two-stage neural algorithm for defect detection and characterization uses an active thermography // Infrared Physics and Technology. 2015. V. 71. P. 187–197.

16. *Chulkov A.O., Nesteruk D.A., Vavilov V.P., Moskovchenko A.I., Saeed N., Omar M.* Optimizing input data for training an artificial neural network used for evaluating defect depth in infrared thermographic nondestructive testing // Infrared Physics and Technology. 2019. V. 102.

17. Saeed N., Omar M.A., Abdulrahman Y. A neural network approach for quantifying defects depth, for nondestructive testing thermograms // Infrared Physics and Technology. 2018. 94. P. 55—64. 18. Fernandes H.C., Zhang H., Ibarra-Castanedo C., Maldague X. Artificial neural networks and infrared

18. *Fernandes H.C., Zhang H., Ibarra-Castanedo C., Maldague X.* Artificial neural networks and infrared thermography for fiber orientation assessment // Proceedings of Brazilian Conference on Intelligent Systems. 2017. P. 210–215.

19. Domin J., Górski M., Bialecki R., Zajac J., Grzyb K., Kielan P., Adamczyk W., Ostrowski Z. Wheeled Robot Dedicated to the Evaluation of the Technical Condition of Large-Dimension Engineering Structures // Robotics. 2020. V. 9. P. 28—42.